

令和 03 年度 (後期) 技能検定 学科試験正解

半導体製品製造 / 集積回路チップ製造作業【2級】

真偽法

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|
| 番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 正解 | ○ | × | ○ | ○ | × |

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|----|
| 番号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 正解 | × | ○ | ○ | × | ○ |

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|
| 番号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 正解 | × | ○ | ○ | × | ○ |

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|
| 番号 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 正解 | × | ○ | ○ | × | × |

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|
| 番号 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 正解 | × | × | ○ | × | ○ |

択一法

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|
| 番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 正解 | ニ | イ | イ | イ | ハ |

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|----|
| 番号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 正解 | イ | ハ | ハ | ニ | ハ |

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|
| 番号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 正解 | ハ | イ | ロ | ニ | ニ |

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|
| 番号 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 正解 | ニ | ロ | ハ | ロ | ニ |

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|
| 番号 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 正解 | イ | ロ | ニ | イ | ハ |